

重庆芯联微电子有限公司掩膜版缺陷检验设备 - 评标结果公示公告

项目名称：重庆芯联微电子有限公司掩膜版缺陷检验设备

招标项目编号：0613-244025120471/01

招标范围：掩膜版缺陷检验设备

招标机构：上海机电设备招标有限公司

招标人：重庆芯联微电子有限公司

开标时间：2024-03-01 09:00

公示开始时间：2024-03-04 16:48

评标公示截止时间：2024-03-07 23:59

中标候选人名单：

候选人排名	投标商名称	制造商	制造商国别及地区
1	KLA Corporation	KLA Corporation	美国

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：陈欣炜（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

